

EMC 设计总结

整体布局

- 1、高速、中速、低速电路要分开;
- 2、强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件;
- 3、模拟、数字、电源、保护电路要分开:
- 4、多层板设计,有单独的电源和地平面;
- 5、对热敏感的元件(含液态介质电容、晶振)尽量远离大功率的元器件、散热器等热源。

接口与保护

- 1、一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI 滤波器、电感或者共模电感,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局;
- 2、一般对接口信号的保护器件的顺序是: ESD(TVS 管)、隔离变压器、共模电感、电容、电阻,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局:
 - 3、严格按照原理图的顺序(要有判断原理图是否正确的能力)进行"一字型"布局;
 - 4、电平变换芯片(如 RS232)是否靠近连接器(如串口)放置
- 5、易受 ESD 干扰的器件,如 NMOS、CMOS 器件等,是否已尽量远离易受 ESD 干扰的 区域(如单板的边缘区域)。

时钟

- 1、晶体、晶振和时钟分配器与相关的 IC 器件要尽量靠近:
- 2、时钟电路的滤波器(尽量采用"Ⅱ"型滤波)要靠近时钟电路的电源输入管脚;
- 3、晶振和时钟分配器的输出是否串接一个 22 欧姆的电阻:
- 4、时钟分配器没用的输出管脚是否通过电阻接地;
- 5、晶体、晶振和时钟分配器的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件;
- 6、晶振距离板边和接口器件是否大于 1inch:

开关电源

- 1、开关电源是否远离 AD\DA 转换器、模拟器件、敏感器件、时钟器件:
- 2、开关电源布局要紧凑,输入\输出要分开;
- 3、严格按照原理图的要求进行布局,不要将开关电源的电容随意放置。

电容和滤波器件

- 1、电容务必要靠近电源管脚放置,而且容值越小的电容要越靠近电源管脚;
- 2、EMI 滤波器要靠近芯片电源的输入口;
- 3、原则上每个电源管脚一个 0.1uf 的小电容、一个集成电路一个或多个 10uf 大电容,可以根据具体情况进行增减;
 - 4、组电容的布线是否正确。

叠层

- 1、至少有一个连续完整的地平面控制阻抗和信号质量;
- 2、电源和地平面靠近放置;

cādence° *COMTECH*

Channel Partner

- 3、叠层尽量避免两个信号层相邻,如果相邻加大两个信号层的间距;
- 4、避免两个电源平面相邻,特别是由于信号层铺电源而导致的电源平面相邻;
- 5、好的叠层能做到对阻抗的有效控制:
- 6、外层铺地:

整体布线

- 1、关键信号线走线避免跨分割:
- 2、关键信号线走线避免"U"型或"O"型;
- 3、关键信号线走线是否人为的绕长:
- 4、关键信号线是否距离边沿和接口 400mil 以上;
- 5、相同功能的总线要并行走、中间不要夹叉其它信号;
- 6、晶振下面是否走线;
- 7、开关电源下面是否走线;
- 8、接收和发送信号要分开走,不能互相夹叉。

隔离和保护

- 1、浪涌抑制器件(TVS 管、压敏电阻)对应的信号走线是否在表层短且粗(一般 10mil 以上);
 - 2、不同接口之间的走线要清晰,不要互相交叉;
 - 3、接口线到所连接的保护和滤波器件要尽量短;
 - 4、接口线必须要经过保护或滤波器件再到信号接收芯片;
 - 5、接口器件的固定孔是否接到保护地:
 - 6、变压器、光耦等前后的地是否分开:
 - 7、连接到机壳上的定位孔、扳手等没有直接接到信号地上。

时钟

- 1、时钟电路的电源是否加宽或铺铜处理;
- 2、超过 1inch 的时钟线是否走内层;
- 3、需要走内层的时钟线是否在表层的走线<50mil;
- 4、时钟线换层为不同的地参考平面是否增加回流地过孔:
- 5、时钟线不允许跨分割;
- 6、时钟线是否采用立体包地;
- 7、时钟线与其它信号线的间距达到 5W。

其他

- 1、电源平面是否比地平面内缩"20H"(H为电源和地平面的距离);
- 2、电源平面是否比地平面内缩 40mil, 并间隔 150mil 打地过孔;
- 3、布线是否有可避免的 STUB 线;
- 4、保护地和信号地之间的间距大于 80mil:
- 5、DC48V 的爬电间距是否为 80mil 以上;
- 6、AC220V的爬电间距最少为 300mil;
- 7、差分布线可以抑制共模干扰;
- 8、跨分割的线是否进行了合适的处理:
- 9、敏感的信号线是否采用包地处理。